

证券代码：002017

证券简称：东信和平

东信和平科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	保宁资本有限公司 唐旨怡
时间	2019年7月2日
地点	公司205会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：陈宗潮 证券事务代表：杨欢
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司业务开展的基本情况介绍</p> <p>公司的业务开展分为三个方面：1、智能卡业务。智能卡业务的主要应用领域为：通讯业务领域、金融支付与安全领域、政府公共事业领域。2、系统集成业务。3、物联网应用业务。</p> <p>从整体趋势看，全球智能卡整体市场增速放缓，智能卡行业竞争进一步加剧，产品价格呈现下跌趋势，传统的智能卡业务缺乏大的业绩增长潜力。</p> <p>物联网作为新兴战略产业，具有巨大的增长潜力，及时把握该项业务的发展机会，对公司的发展前景意义重大。</p> <p>应对措施：一方面公司将积极进行业务拓展，挖掘新的市场份额。另一方面，公司密切关注全球电信运营商的5G进程，</p>

扎实做好 5G 业务物联网应用安全链接解决方案的技术储备。

二、公司在 eSIM 方面的研发

公司以 eSIM 为切入口，研究开发基于 NB-IoT（Narrow Band-Internet of Things，窄带蜂窝物联网）技术的物联网安全接入与管理解决方案，是公司信息安全管理方案运营等相关业务的技术储备。

eSIM 作为物联网业务系统终端的安全单元，位于网络终端设备层，与物联网通信终端共同形成物联网用户设备，为物联网用户接入移动网络并通过物联网业务提供服务。相较于目前传统通讯市场，物联网对 SIM 卡的低成本、小型化、安全性、稳定性要求更高，传统的 SIM 卡难以满足物联网设备要求。eSIM 在此环境下应运而生，由于其直接焊接在物联网设备芯片上，一方面，面积可做到 Nano SIM 的四分之一，大大拓宽了 eSIM 的应用范围；另外一方面，与芯片集成化降低了制造成本，提升了稳定性。eSIM 的出现为物联网的快速发展创造了有利条件。

物联网的快速发展为整个产业链孕育了巨大的商业机会。尤其在安全领域，终端厂商、移动运营商以及使用联网设备的最终用户均需确保新功能不会给恶意网络攻击敞开大门，需确保静态数据和传输中的动态数据安全，并防止攻击者接入设备。

三、医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目的介绍

本项目主要为满足监管部门对城镇定点医药机构和新农合定点医疗机构的定位管理以及可信消费数据实时回传需求，项目的主要投入为医保基金消费终端前置设备及后台安全管理系统。

本项目拟在全国 80 个以上地市级城市推广 MPSP 平台建设及运营，搭建安装 16 万个 MPSP 平台的前置设备以及 80

	<p>个后台安全管理系统。目前该项目正在推进中。</p> <p>四、公司是否会扩大研发团队？</p> <p>公司目前研发人员较为充足和稳定，短期内不会大量扩招研发人员。</p> <p>五、公司一年的产能是多少？</p> <p>公司一年的产能约 8 亿张智能卡。</p> <p>六、公司全球海外市场布局情况</p> <p>公司先后在新加坡、孟加拉、印度、俄罗斯等建立了公司。公司海外子公司开展的传统业务是向各移动运营商提供智能卡、高度保密刮卡和增值服务；新业务包括应用软件开发，并支持全面解决方案。子公司经营类型，除新加坡子公司为流通业（贸易型），其他三家子公司均为制造业（生产型）。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019 年 07 月 02 日